國立雲林科技大學企業說明會公告單

公司名稱	台塑勝高科技股份公司	公司類別	半導體
公司地址	雲林縣麥寮鄉台塑工業園區 10 號。	資本額	38.8 億元
成立時間	1995 年 11 月	員工人數	1405 人(2022 年 4 月)

公司簡介(含現況及未來發展)

本公司成立於 1995 年,為台塑企業及日本 SUMCO 集團之合資公司,結合台塑優質管理體系與 SUMCO 最先進製程技術，並積極運用 AI 不斷提升品質，以提供高品質的 8 吋及 12 吋矽晶圓予國內外半導體客戶，在半導體矽晶圓市場具有強勁競爭力。此外，秉持台塑企業勤勞樸實、止於至善、永續經營、奉獻社會之精神追求永續發展。

商品/服務項目

本公司致力於 8 吋(拋光、氬氣)及 12 吋(拋光、磊晶)矽晶圓製造與銷售，提供台積電、聯電、美光等積體電路半導體大廠作為 IC、DRAM 等應用晶片製造之基板材料。此外 ，本公司所生產之半導體矽晶圓為高度技術門檻之材料領域，在整個半導體產業鏈佔有非常關鍵之地位。

福利制度/教育訓練

如何讓每一位員工安心工作並全力發揮其專長，是本公司一直努力追求的目標，為吸引優秀人才，本公司提供穩定、優惠的薪資，及完整的訓練、晉升發展體系，不斷提升員工的專業能力，並配合完善的福利措施及創造安全衛生的工作環境，照顧每位員工的身心靈健康，達到人力資源充分發揮之基本政策。

(一)福利制度：

(1)長庚就醫優待、健康檢查優待、免費定期健康檢查。

(2)同仁生日禮卷、婚喪賀奠金(品)、三節福利品(券)、子女教育獎學金、員工購股獎勵金、資深從業人員紀念金幣、社團活動費補助、春秋季郊遊、年終聚餐、廠區員工餐廳、廠區員工宿舍、廠區設施(福利社、圖書館、醫務室等)。

(二)教育訓練：

本公司對於新進人員規劃有一套完整的訓練體系，並塑造出良好的工作學習環境，期全力培養出具有積極性、創新觀念的專業人才。同時透過在職業生涯各階段的完整培訓計劃，促使每一位同仁均能在循序漸進、自我超越之成長下，成為兼具專業及管理實務之優秀人才。

訓練項目包含：大專儲備幹部培訓、職務基礎訓練、職務專業訓練、幹部儲備訓練、中高階主管訓練等，並搭配網路教學、工作輪調、外訓機會，以及不定期的邀請外部專家授課，提供一個持續學習與發展的工作環境。

需求人才

求才職稱	需要系別	資格條件	薪資待遇	需求人數
技術/製程 品管/保養/資訊 工程師	機械、電機、電子 化工(學)、環工、 資訊等相關科	大學、碩士 (日間部)	月薪：約 4.6~5.2 萬元	約 15 人